19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

# ® 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-309201

⑤Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月13日

F 21 Q 1/00

3/00

N-6941-3K C-6941-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称 発光ダイオード照明具

②特 顧 昭63-138995

②出 顧 昭63(1988)6月6日

**@発明者村田 博昭** 

兵庫県伊丹市池民 4 丁目 3 番地 三菱電線工業株式会社伊

丹製作所内

②出 顋 人 三菱電線工業株式会社

兵庫県尼崎市東向島西之町8番地

邳代 理 人 弁理士 藤 本 勉

#### 明和書

- 発明の名称
   発光ダイオード照明具
- 2. 特許請求の範囲
- 1. しほり加工により設けた多数の確みを有する る地線金属基板の各盆みの底部に発光ダイオードが設置されており、接留みの個盤団は反 射面となっており、かつ隣接する発光ダイオード間を結ぶボンディング・ワイヤが位置する る地縁金属基板の部分にもしぼり加工により 強みを設けてなることを特徴とする発光ダイオード服明具。
- 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明は、発光ダイオードを光潔とする照明具に関し、自動車用の各種の照明具、たとえばストップランプ、ヘッドランプ、テールランプ、ターンシグナルランプ、パーキングランプ、 就中ハイマウントストップランプとして好適な発光ダイオード 照明具に関するものである。

#### 従来の技術

従来より、自動車の各種照明具の発光減としては、存らフィラメントランプが用いられてきているが、フィラメントランプは消費電力が比較的多く、そのため発熱が著しいので断線し易く、しかもランプ自体が大きくかつ重い欠点がある。

フィラメントランプの有する上記の問題を解決 するために、フィラメントランプに代わって多数 個の発光ダイオードを用いる提案がある。発光ダ イオードはフィラメントランプよりも低電圧・低 電流で発光するために消費電力が非常に少なく、 且つ断線するようなことはないので半永久的に使 用することができ、しかもランプ自体が軽くかつ 小さくなるなど数々の長所がある。

### <u>解決を要すべき問題点</u>

しかし個々の発光ダイオードは、発光輝度が低く、しかもその発光が散乱して前方に効率良く光を取り出すことができないので前方への照明度が余り高くない。そのため室内の少照明に用いる場合には支障はないが、自動車のストップランプ用

. . . 4 5

などとしては不適当であると認識されていた。その理由は、自動車用ストップランプは十分な明るさの光を放出して他人に充分な注意力を喚起さし、得る必要がある。従来の発光ダイオード照明具は、個々の発光ダイオードにつき反射鏡と集光レンズ ほとを傭えた樹脂モールド加工を施し、かくして得た樹脂モールド発光ダイオードの多数個を個々に は気絶縁 仮に取付けて結線したものであるために 生産能率が悪く、コスト高の問題もあった。

## 問題点を解決するための手段

上記の事情に超みて、本発明は安価に生産可能 であり、しかも種々の用途に好遇な発光ダイオー ド照明具を提供しようとするものである。

すなわち本発明は、しぼり加工により設けた多数のほみを有する語縁金属基板の各なみの底部に発光ダイオードが設置されており、協なみの保登面は反射面となっており、かつ隣接する発光ダイオード間を結ぶボンディング・ワイヤが位置する 建経金属基板の部分にもしぼり加工によりなみを 設けてなることを特徴とする発光ダイオード照明

間を結ぶポンディング・ワイヤは、少なくともその一部は必然的に絶縁金属基板の表面より出っ張ることになる。このために発光ダイオード照明具の組み立て作業中に上記出っ張り部分が他所に引っ掛かって切断する問題が屋々あったが、本発明においては、ポンディング・ワイヤ段費用値みが絶縁金属基板表面に設けされているので、ポンディング・ワイヤを接びみ内に配線することで上記した切断事故が発生し難くなる。

#### 実施例

以下、本発明の発光ダイオード照明具を図面に 基づいて説明する。

第1図は本発明実施例の絶縁金属落板の上面図、第2図は第1図の絶縁金属落板の一部断面図、第3図は比較例の絶縁金属落板の一部断面図、第4図は第1図の実施例の電気回路図例である。

第1図~4図において、互いに対応する部分は同一の数字で示す。

第1図~第4図において、1はしぼり加工により設けた発光ダイオード設置用の弦み11とポン

具である。

#### 発明の作用

本発明の発光ダイオード照明具は、従来品のよ うに個々の発光ダイオードにつき反射鏡付きの樹 脂モールド加工を施し、ついで樹脂モールド発光 ダイオードの多数個を調々に電気絶縁板に取付け て钴線するのではなく、前記のしぼり加工により 設けた発光ダイオード設置用度みとポンディング ・ワイヤ設置用電みとを有し、しかも発光ダイオ ード設置用宿みの側壁間は反射面となっている絶 緑金属蒸板を用いるものである。上記の铂鞣金属 基板は、大量生産に適した構造を有し、したがっ て本発明の発光ダイオード照明具は大量生産され た該坂と樹脂モールド加工されていない発光ダイ オードとを用いて流れ作業にて安価に組み立て生 **座できる。しかも各発光ダイオードからの放出光** は、宿みの側壁面の反射面により反射されて前方 に効果的に放出される。

組縁金属基板にポンディング・ワイヤ設置用程 みを設けない場合には、隣接する発光ダイオード

ディング・ワイヤ設置用の確み12とを有する絶縁金属基板、2は各位み11の底部に設置された発光ダイオード、3は抵抗である。絶縁金属支援を選出が、類、数、ステンレス、ニッケルなどの金属が振信13、ポリエス・がいるの金属が最によりが、ポリエチン、環境ポリエチレン、環境ポリエチレン、環境ポリエチレン、環境ポリエチレン、環境ポリエチレン、環境ポリエチレン、環境ポリエチレン、環境ポリエチルなどの運動を表現である。かつしばり加工により設けた前にの多数のであり、かつしばり加工により設ける。の多数のであり、かつしばなる12を有する。

電極パターン15は、富み11の側壁面16の一部並びに底部とを覆い、第2図に示す実施例においては、その先端部は隣接する発光ダイオードが設置されている。 なび近されている。 なが近されている。 なが近でいる。 はでしている。 はながないではなりではないです。 でほびている。 はながないではないではないです。 はながないではないではないです。 はないではないではないではないです。 はないではないではないではないです。 第2図がよび 第3図のX - X線は、 絶縁金属器板1の表面を示 すが、第3図においてはボンディングワイヤ5は その一部が接表面より出っ張っているのに対して 第2図においては窪み12の存在によってボンディングワイヤ5を組縁金属基板1の表面より下位 に配線することができる。

なお発光ダイオード 2 として、たとえば変面積
0.04~0.16 m m²、高さ10~400 g
= 程度の寸法のもの使用する場合、猛み11 および猛み12 の各深さは、それぞれ上記 X - X面から0.2~0.5 m m 程度、および0.05~
0.2 m m 程度である。

地縁金属基板1は、金属層、電気絶縁層、および導電性金属層とからなる素板材を用い、たとえば導電性金属層をパターンエッチング処理して電板パター、215とリードパターン17を残して他部の除去し、ついでしばり加工して多数の確み11および12を設けることにより作製することができる。かくして得た絶縁金属基板1の各種の11の底部に発光ダイオード2をその裏面電極が確み11の底部の電極パターン15と電気的に控

発光ダイオード2から放出された光は、窓み 11の側壁面16で反射して絶縁金属基板1の前 方方向に放射され、必要に応じて絶縁金属基板1 の前方に適当なレンズ板を設置して平行光として 前方に放出される。

第4図において、多数の発光ダイオード2と1個の抵抗3とが直列接続されたものの多数列が互いにリード部17を介して並列接続されている。

発光ダイオード 2 としては、市販品を用いてよく、その発光色にも別に特定はなく、たとえば自動車のストップランプの場合はすら、緑色の信号を設けている場合など、用途に応じて所望の発光色ののでは疑いすればよい。日本工業規格及びアメリカからは、できるだけ発光輝度の高いものを使用するには、が好ましい。特に本発明の発光ダイオード 2 としてたとえば特願昭61 - 92895 号明イオード 2 としてたとえば特願昭61 - 92895 号明

触するようにたとえば導電性接着剤を用いて接続 設置し、発光グイオード2の表面電極と隣接する 電極パターン15とをポンディングワイヤ5によって接続し、ついで必要に応じて絶縁金属基版1 の全表面、または少なくとも置み11および12 とポンディングワイヤ5とを光透過性の有機高分子、たとえばポリカーボネートやエポキシ樹脂にてマスクする。

電気地縁層13を透明な地縁性材料、たとえばエポキシ樹脂、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレートなどにで形成し、金属基板層12の操成材料として表面が清浄でしかも平滑であって良好な光反射作用をなす前配金属の1種にでする金板層12の表面自体が反射面としての側壁面としての表面に光反射性のウニス、ペイントなどの壁面したり、あるいは金属をするの表面に光反射性を良好にすることができる。

細書に記載されているもの、すなわち活性層のキャリア濃度が10<sup>15</sup>~10<sup>31</sup>原子数/♂、特に10<sup>15</sup>~10<sup>11</sup>原子数/♂でダブルヘテロ構造を有するものを使用することが好ましい。前記明相等に記載の発光ダイオードは通常の発光ダイオードは通常の発光ダイオードは過することにより熱の発生量が少なくなる産業にチップにおける発光輝度の不良が少なくる産産が可能となりコストを低くすることができ、本発明の発光ダイオード照明具に最適である。

### 発明の効果

本発明の発光ダイオード照明具は、本発明の主要部部品の生産、並びにそれら部品から本発明の 組み立ての全てにつき連続化が可能であるので、 低コストでの大量生産が可能である。

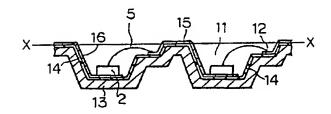
### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の絶縁金属基板の上面図、第2図は第1図の絶縁金属基板の一部断面図、第3図は比較例の絶縁金属基板の一部断面図、第4図は第1図の実施例の電気回路図例である。

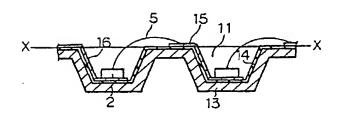
1: 地級会席基板、11: 発光ダイオード設置用の窓み、12: ボンディング・ワイヤ設度用の窓み、13: 金属基板層、14: 電気絶縁層、15: 電極パターン、16: 窓み11の傾斜面、17: リードパターン、2: 各窓み11の底部に設置された発光ダイオード、3: 抵抗、5: ボンディングワイヤ。

特許出願人 三菱電線工業株式会社 代理人 遊本 始

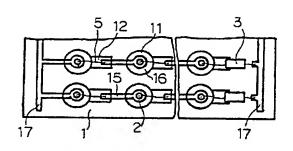
第 2 図



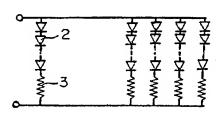
第 3 図



第 1 図



第 4 図



Family list 8 family members for: JP1309201 Derived from 5 applications.

Back to JP1309201

1 LUMINOUS DIODE LIGHTING APPARATUS Publication info: JP1309201 A - 1989-12-13

JP2547072B2 B2 - 1996-10-23

2 LIGHT EMITTING DIODE LIGHTING FIXTURE

Publication info: JP1311501 A - 1989-12-15 JP2602063B2 B2 - 1997-04-23

3 LED LIGHTING FIXTURE
Publication info: JP2033802 A - 1990-02-05

4 LIGHT EMITTING DIODE LIGHTING UNIT Publication info: JP2078102 A - 1990-03-19

**JP2593703B2 B2** - 1997-03-26

5 Light emitting diode lamp

Publication info: US4935665 A - 1990-06-19

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide